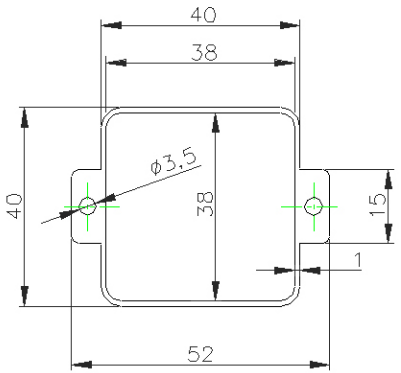
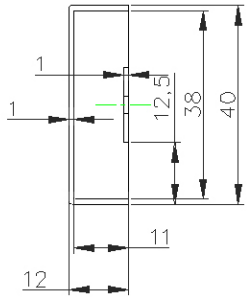
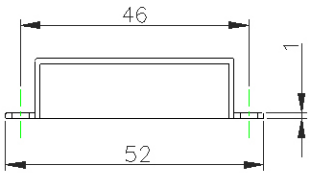
Modul– Gehäuseoberteil







Modul– Gehäuseoberteil schwarz.

Modul– Gehäuseoberteil mit offenem Boden.

Gehäuse wird nach Einsetzen und Anschliessen der Platine mit Giessharz verschlossen.

Verwendungsbereich				Zul. Abw.		Oberfl.	Maßstab 1:1	Gewicht
G059 Modul-Gehäuse mit Befestigungslaschen							Werkstoff, Halbzeug / Rohteil-Nr / Modell- oder Gesenk-Nr: Thermoplast	
					Datum	Name	MODUL-GEHÄUSE	
				Bearb	25.04.05	M.SIMON		
				Gepr.				
				Norm				
							G059	Blatt 1 von 1 Blätter
Zust	Änderung	Datum	Name	KEMO-Electronic GmbH			Ersatz für:	Ersatz durch: